(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. Mai 2002 (30.05.2002)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/43147 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 27/02

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04198

H01L 23/58,

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. November 2001 (08.11.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 58 078.5

23. November 2000 (23.11.2000) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): JANKE, Marcus [DE/DE]; Spitzingplatz 3, 81539 München (DE).

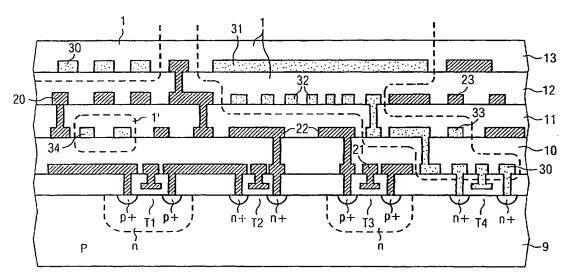
(74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CA, CN, IL, IN, JP, KR, MX, RU, UA, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: INTEGRATED CIRCUIT CONFIGURATION THAT IS PROTECTED AGAINST ANALYSIS, AND METHOD FOR PRODUCING THE CONFIGURATION

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT ANALYSIERSCHUTZ UND VERFAHREN ZUR HER-STELLUNG DER ANORDNUNG



(57) Abstract: When drawing up wiring diagrams of logic modules, the regions (1), which are located in the upper metal levels (10-13) and which are left open by synthesis methods of conductor tracks (20), are filled to a maximum extent with conductor tracks (30) that serve to protect the integrated circuit. These conductor tracks are provided as sensor conductor tracks (31-33) according to availability of components (T4) for controlling or evaluating, or are provided as connection-free conductor tracks (34) merely for confusing potential attackers.

(57) Zusammenfassung: Bei der Erstellung von Verdrahtungsplänen von Logikbausteinen werden die durch Syntheseverfahren von Leiterbahnen (20) freigelassenen Bereiche (1) in oberen Metallebenen (10-13) bis zu einem maximalen Grad mit dem Schutz der integrierten Schaltung dienenden Leiterbahnen (30) aufgefüllt. Diese werden je nach Verfügbarkeit von Bauelementen (T4) zur Ansteuerung oder Auswertung als Sensor-Leiterbahnen (31-33) oder auch nur zur Verwirrung potentieller Abgreifer als anschlußfreie Leiterbahnen (34) ausgeführt.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

1

Beschreibung

Integrierte Schaltungsanordnung mit Analysierschutz und Verfahren zur Herstellung der Anordnung

5

10

Die vorliegende Erfindung betrifft eine integrierte Schaltungsanordnung mit einem Substrat, das Schaltungselemente aufweist, und einer Verdrahtungsebene mit ersten Leitungsbahnen, sowie ein Verfahren zur Herstellung der integrierten Schaltungsanordnung.

Bei integrierten Schaltungen, besonders bei deren Einsatz in x Chipkarten, ist es für einen potentiellen Angreifer möglich, eine Analyse der integrierten Schaltung, dem sogenannten "Re-15 verse Engineering", durchzuführen, und mit den erhaltenen Informationen entweder die Funktionsweise der Schaltung zu verändern oder eine Datenmanipulation in deren Speicher durchzuführen. Dieses Verfahren kann besonders bei sicherheitsrelevanten Schaltungen, etwa mit Geldkarten- oder Zutrittsberechtigungsfunktionen, zu unerwünschten Folgen führen. Typischer-20 weise wird bei dieser Analyse das den Chip bedeckende Material sowie ein Teil der die Verdrahtung des Chips schützenden obere Schichten entfernt. Bei den dann freiliegenden oberen Leiterbahnen handelt es sich meistens um nicht sicherheitsre-25 levante Leitungen, welche durch sogenannte Bypass-Leitungen umgeleitet werden können, um weiter zu tieferen Schichten und Leitungen zu gelangen. Mit einigem Aufwand können diese Schritte heute mit der "FIB-Methode" ("Focussed-Ion-Beam") durchgeführt werden. Sobald tieferliegende, sicherheitsrele-30 vante und damit kritische Leitungen erreicht sind, können an diesen entweder Signale und Pulse abgegriffen werden (sog. "Probing"), oder es können diese Leitungen mit Signalen beaufschlagt werden, um Daten zu manipulieren (sog. "Forcing").

35 Es war daher in der Vergangenheit das Ziel, die Analyse und Manipulation der integrierten Schaltungen zu verhindern oder wenigstens zu erschweren, welches einerseits durch eine ver-

2

steckte Strukturierung der kritischen Leitungen im Verdrahtungsplan zu lösen versucht wurde, und welches andererseits durch Aufbringen einer dedizierten, abdeckenden Schutzebene über den relevanten Verdrahtungsebenen angegangen wurde. Bei diesen Schutzebenen, englisch: "Shields", werden bekanntermaßen mäander- oder gitterförmige Leitungen z.B. in Paaren in der Schutzebene realisiert, bei deren Unterbrechung oder Kurzschluß für den Fall, daß verschiedene Spannungen anliegen, der detektierende Sensor ein Löschen des Speichers, einen Reset oder die Funktionsuntüchtigkeit anderer Schaltungsteile veranlaßt. Eine Ausführung dieser "passiv" genannten Leitungen als unangeschlossene, spannungslose Leitungen ist ebenfalls möglich. Sie dienen in diesem Fall lediglich noch zu einer Erhöhung des Aufwandes beim Angriff bzw. zur Verwirrung.

10

15

RNSDOCID: <WO | 024314741 | >

Die Sicherheit der Bausteine läßt sich noch erhöhen, indem die beschriebenen passiven Leitungen durch sogenannte aktive Leitungen beim Design des Verdrahtungsplanes ersetzt werden.

20 Bei diesen werden die Leitungen des Shields durch Ansteuerschaltungen mit Signalen beaufschlagt, welche von Auswerteschaltungen analysiert und z.B. mit Referenzsignalen verglichen werden. Wegen der möglichen Variation der Signale kann dabei das Shield nur durch das sehr aufwendige Verlegen einer Bypassleitung durch die FIB-Methode umgangen werden.

Während integrierte Schaltungen konventioneller Logikbausteine mit im wesentlichen manuell gesteuerten Design (Full-Custom-Design) erstellt werden, ist die manuelle Bearbeitung bzw. Beeinflussung bei der sich heute immer stärker durchsetzenden synthetisierten Logik nur mit höherem Aufwand möglich. Bei diesem Verfahren werden Funktionen und Beziehungen von Objekten in einer höheren Programmiersprache, z.B. VHDL, formuliert und durch ein Kompilierungsprogramm in einen fertigen Verdrahtungsplan übersetzt. Da sich die Schutzeigenschaften der Shield-Leitungen aus von der eigentlichen Schaltung unabhängigen Funktionen sowie ihrer räumlichen Lage ergeben, die-

5

20

30

35

BNCDOCID: -WO 024314741 ! -

- 1

.

se aber beim Syntheseverfahren nicht a priori feststehen können, kann bei dieser Methode leider nur im nachherein der Verdrahtungsplan manuell mit Aufwand um Schutzebenen ergänzt werden, welches im Kontrast zu dem gewünschten Effizienz- und Zeitvorteil bei der Erstellung der integrierten Schaltung steht.

Dabei können gerade die mit einem Syntheseverfahren erstellten integrierten Schaltungen besonders angreifbar sein, denn die meiste Verdrahtung erfolgt in den tieferen Schichten, während in den oberen Schichten der Füllgrad mit Leitungen immer geringer wird. Dadurch ist es dem potentiellen Angreifer möglich, ohne auf in oberen Verdrahtungsebenen liegende Leitungen zu stoßen, z.B. vom Spitzenmeßplatz aus mit Nadeln direkt zu den tiefliegenden, sicherheitsrelevanten, kritischen Leitungen zu gelangen.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine integrierte Schaltungsanordnung und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen vorzusehen, welche einen hohen Schutz gegen von außen angreifende Analyseverfahren bei niedrigem Aufwand und geringen Kosten bietet, besonders für den Fall, daß der Verdrahtungsplan in einem Syntheseverfahren erstellt wurde.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Maßnahmen der Patentansprüche 1 und 6 gelöst.

Ein Chipstapel, bei welchem durch Leiterbahnen die Analyse verhindert werden soll, ist aus der WO 00/67319 Al bekannt.

Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine integrierte Schaltungsanordnung vorgeschlagen, bei welcher durch Auffüllen der von den die bestimmungsgemäße Funktion der integrierten Schaltung unterstützenden Leiterbahnen freigelassenen Bereiche mit den zum Schutz der integrierten Schaltung dienenden Leiterbahnen für jede Ebene ein maximaler Füllgrad an Leiterbahnen ermöglicht wird. Zum einen erhöht sich dadurch für den

potentiellen Angreifer beim Reverse Engineering die Anzahl der zu untersuchenden Leiterbahnen je Verdrahtungsebene, zum anderen ist es für den potentiellen Angreifer nicht von vornherein feststellbar, welche Leiterbahnen in der Verdrahtungsebene zur eigentlichen integrierten Schaltung und welche nur zum Schutz dieser Schaltung dienen. Somit entsteht der Vorteil, daß die Auffüllung und die gemeinsame Positionierung der beiden Zuordnungen von Leiterbahnen in einer Verdrahtungsebene zu einem beträchtlich höheren Aufwand beim Reverse Engineering führen.

Die erfindungsgemäße integrierte Schaltungsanordnung kann Substrate mit aktiven Schaltungselementen als auch solche z.B. als sog. Flip-Chips verwendete integrierte Schaltungsanordnungen ohne aktive Schaltungslemente umfassen, wobei letzere gewöhnlich umgedreht mit der strukturierten Seite wiederum auf die Strukturseite eines aktive Schaltungselemente umfassenden Substrates geklebt werden. Diese ergeben gemeinsam wieder genau eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung.

20

25

5

10

15

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß in diesem Dokument gemäß der vorliegenden Erfindung der Begriff Schaltungselemente auch Leiterbahnen umfaßt. So kann die erfindungsgemäße integrierte Schaltungsanordnung auch Anwendung in den genannten, z.B. lediglich Leiterbahnen umfassenden Flip-Chips finden, welche dementsprechend als erweiterter Schutz für einen aktive Schaltungselemente umfassenden Chip dienen können.

Besonders vorteilhaft erweist sich das Verfahren zur Herstellung der Anordnung gemäß der vorliegenden Erfindung für in 30 Syntheseverfahren erstellte integrierte Schaltungen. Möglicherweise nicht im Syntheseverfahren durch Leiterbahnen in oberen Verdrahtungsebenen überdeckte und damit frei- und tieferliegende kritische Leiterbahnen können gemäß der vorliegenden Erfindung durch Auffüllen der gerade über der betroffenen Leiterbahn liegenden freigelassenen Bereiche mit den zum Schutz der integrierten Schaltung dienenden Leiterbahnen

5

nach Beendigung des Syntheseverfahren abgedeckt werden. Eine denkbare Anwendung der vorliegenden Erfindung vor oder während des Syntheseverfahrens ist durch diese Lehre allerdings auch zu berücksichtigen. Vorzugsweise werden die Anordnungen und das Verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung durch ein 5 Füllprogramm realisiert, welches sich idealerweise an das Syntheseverfahren anschließt. Neben dem Geschwindigkeitsvorteil bietet sich dadurch die Möglichkeit, daß durch Schaffung einer neuen Bausteinversion mit Veränderungen im Verdrahtungsplan der integrierten Schaltung ebenfalls ein völlig neuer Verdrahtungsplan der Schutzleitungen erstellt wird. Somit betrifft die Analyse zum Reverse Engineering nicht nur die Untersuchung kleiner Veränderungen von einer Bausteinversion zur nächsten, sondern es muß die Analyse mit hohem Aufwand völlig neu durchgeführt werden.

10

15

20

BRIGOCCIO - MIO - 02421474 1 -

Da in der vorliegenden integrierten Schaltungsanordnung keine dedizierte Ebene für Schutzleiterbahnen vorzusehen ist, weil sich die entsprechenden Leiterbahnen in den bereits verdrahteten Ebenen befinden, entstehen keine zusätzlichen Kosten für den Aufbau von Metallebenen. Dieser wirtschaftliche Vorteil kann hingegen auch bei im Full-Custom-Design erstellten integrierten Schaltungen gewonnen werden, wenn die entsprechenden Schutzleiterbahnen in freigelassene Bereiche der manuell zusammengestellten Bibliotheksmodule bzw. Leiter- und Versorgungsbahnen hineingefüllt bzw. -platziert werden unter Verzicht auf die hierbei üblicherweise verwendete dedizierte Schutzebene.

Ein weiterer Aspekt stellt die mögliche Mehrlagigkeit von Be-30 reichen mit Leiterbahnen zum Schutz der integrierten Schaltung dar. Neben der durch die Mehrschichtigkeit gegebenen Erhöhung des Aufwandes lassen sich dadurch verschiedene Schutzmechanismen kombinieren, wie etwa kapazitive Sensorleitungen in einer ersten Ebene und mit Komparatoren versehene Signal-35 und Sensorleitungen in einer zweiten Ebene, welche das auf-

6

einanderfolgende Entfernen von Ebenen und Untersuchen von Leiterbahnen auf vorteilhafte Weise erheblich erschweren.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den untergeordneten Patentansprüchen. 5

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert. Dabei zeigt:

10 Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch eine beispielhafte, in einem Syntheseverfahren erstellte Schaltungsanordnung mit Transistoren und Leiterbahnen in vier Metallebenen (a) vor, d.h. nach dem Stand der Technik, und (b) nach dem Auffüllen, d.h. nach Anwen-15 dung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung der Schaltungsanordnung.

In Figur 1a ist ein mit einem Syntheseverfahren erstellter Verdrahtungsplan einer integrierten Schaltungsanordnung nach dem Stand der Technik gezeigt. Im dargestellten Querschnitt 20 der beispielhaften Anordnung sind auf dem Substrat 9 drei Transistoren T1, T2 und T3 dargestellt, wovon die Transistoren T1, T2 gerade einen CMOS-Inverter darstellen. In einer auf dem Substrat liegenden Isolierschicht 91 befinden sich die entsprechenden Gateelektroden G1 - G3 sowie Metallkontak-25 te zu den Sourcebereichen S1 - S3 und Drainbereichen D1 - D3 der drei Transistoren. Auf dieser Schicht befindet sich die erste Metallebene 10 mit aufliegender Isolationsschicht mit den der Verdrahtung der Bauelemente dienenden Leiterbahnen 20. Bedingt durch Kreuzungen der Leiterbahnen 20 müssen diese 30 auch auf höherliegende, untereinander durch Isolationsschichten getrennte Metallebenen 11, 12 und 13 ausweichen, wobei im allgemeinen besonders Versorgungsleitungen in die obersten Metallagen gelegt werden. Der die Beziehungen und Funktionsweisen der jeweiligen Bauelemente widerspiegelnde VHDL-35 Programmcode wird durch ein Kompilierprogramm übersetzt, wobei ein optimierter, z.B. möglichst kurze Verdrahtungswege

7

angebender Verdrahtungsplan entsteht. Dadurch wird die unterste Metallage 10 am stärksten mit Leiterbahnen belegt, während dieser Füllgrad zu oberen Metallagen hin stärker abnimmt. Auf diese Weise entstehen im Verdrahtungsplan sich zu höheren Metallagen hin aufweitende von Leiterbahnen freigelassene Bereiche 1, 1', wobei aber auch die durch das Kompilierprogramm nicht weiter genutzten, freigelassenen Bereiche 1' entstehen können, welche von Leiterbahnen umschlossen sind.

10

5

Gemäß dieser Schaltungsanordnung wäre es für einen potentiellen Angreifer zum Zwecke des Angriffs nach Abtragen der Isolationsschichten zwischen den Metallagen 10 - 13 möglich zu
den in der ersten Metallage 10 liegenden sicherheitsrelevanten Leiterbahnen 21 des Transistors T3 oder den noch in der
zweiten Metallage 11 liegenden Leiterbahnen 22 der Transistoren T2, T3 z.B. mit Nadeln zu gelangen, um hier das Probing
oder Forcing durchzuführen.

Gemäß dem der vorliegenden Erfindung zugrundeliegenden Ver-20 fahren zur Herstellung der integrierten Schaltungsanordnung werden die z.B. im Syntheseverfahren von Leiterbahnen freigelassenen Bereiche 1 mit weiteren, dem Schutz der integrierten Schaltung dienenden Leiterbahnen 30 aufgefüllt. Dies kann manuell erfolgen, sollte aber idealerweise durch ein rechen-25 technisches Füllprogramm realisiert werden, welches die freigelassenen Bereiche detektiert und mit Leiterbahnen unter Einhaltung vorzugebender Schutzfunktionen auffüllt. Möglicherweise noch freie Bereiche auf dem Substrat können dabei für die Bauelemente der Sensorleitungen genutzt werden, wie 30 der in Figur 1b gezeigte Transistor T4. Die als Sensorleitungen dienenden Leiterbahnen 30 füllen dabei die freigelassenen Bereiche 1 möglichst dicht auf, um allein schon durch ihre Position den Zugang durch Nadeln von einem Spitzenmeßplatz aus oder durch die FIB-Methode zu den kritischen Leiterbahnen 35 21, 22 zu behindern. Durch Beaufschlagung der Leiterbahnen 30 mit Signalen durch die z.B. Transistoren T4 beinhaltenden

BNSDOCID- -WO 024314741 1 ->

8

Auswerte- bzw. Ansteuervorrichtungen kann mittels eines Vergleiches mit einem Referenzsignal die Unversehrtheit der Leiterbahnen 30 gegenüber Kurzschluß oder Umleitung überprüft werden. Bei Ungleichheit der Signale wird durch die Auswertevorrichtung z.B. ein Reset oder ein Löschen des Speichers der integrierten Schaltung veranlaßt.

Der potentielle Angriff wird besonders erschwert durch eine gitter- oder mäanderförmige Ausformung der Leiterbahnen 31, 32. Wird dabei die Ausrichtung der Leiterbahnen 31 in der Me-10 tallebene 13 senkrecht zu den in der darunterliegenden Metallebene 12 positionierten Leiterbahnen 32 gewählt, so wird es für den potentiellen Angreifer besonders schwierig zu den darunterliegenden Leitungen zu gelangen, da in diesem Falle durch das Ausheben des Loches, mit dem die Nadel, oder der 15 FIB an die Leiterbahn 22 gelangen soll, sehr viele darüberliegende Leiterbahnen 31 der Metallebene 13 und Leiterbahnen 32 der Metallebene 12 unterbrochen werden müssen, welche dann vom potentiellen Angreifer jeweils einzeln zu untersuchen bzw. umzuleiten sind. 20

Ein weiterer Vorteil bietet sich durch die Überprüfung in oberen Metallagen liegender Leiterbahnen der integrierten Schaltung mittels darunterliegender zum Schutz dienender Leiterbahnen an. In Figur 1b ist dies durch die Leiterbahn 23 der Metallebene 12 dargestellt, unterhalb welcher die Leiterbahn 33 auf weitestgehender Länge parallel verläuft. Durch die Detektion der Unterbrechung der Leiterbahn 33 kann dabei nämlich sofort auf die gleichzeitige Unterbrechung der Leiterbahn 23 oder einen Angriff auf diese geschlossen werden, wodurch mittels der Auswertelogik eine Änderung des Betriebsmodus der integrierten Schaltung veranlaßt werden kann.

Auch für den Fall, daß freigelassene Bereiche 1' nicht durch 35 Ansteuer- bzw. Auswertevorrichtungen erreicht werden können, bietet sich die Möglichkeit, nur zur Verwirrung dienende anschlußfreie Leiterbahnen 34 vorzusehen. Desweiteren wird

25

9

durch das Auffüllen mit Leiterbahnen der im allgemeinen durchgeführte Schritt des Einfügens einer Metallfläche zur Stabilisierung von Schichtoberflächen überflüssig. Somit wird bei keinem oder nur geringem Mehraufwand die Sicherheit des Bausteins vorteilhaft erhöht.

Bezugszeichenliste

- von ersten Leiterbahnen freigelassene Bereiche 1 1'
- umschlossene, von ersten Leiterbahnen freigelassene Be-
- 5 reiche
 - 9 Substrat
 - erste Metallebene
 - zweite Metallebene 11
 - dritte Metallebene 12
- 10 vierte Metallebene 13
 - erste Leiterbahnen (Gesamtheit) 20
 - kritische Leiterbahnen in erster Metallebene 21
 - kritische Leiterbahnen in zweiter Metallebene
 - kritische Leiterbahnen in dritter Metallebene 23 30
- 15 dem Schutz dienende zweite Leiterbahnen (Gesamtheit) 31
 - mäanderförmige Leiterbahnen der vierten Metallebene 32
 - mäanderförmige Leiterbahnen der dritten Metallebene 33
 - zu 23 parallel verlaufende Leiterbahn 34
 - anschlußfreie Leiterbahn
- 20 T1 - T4 Transistoren
 - G1 G3 Gateelektroden
 - S1 S3 Sourcebereiche
 - D1 D3 Drainbereiche

Patentansprüche

1. Integrierte Schaltungsanordnung mit einem Substrat (9), das Schaltungselemente aufweist, und wenigstens einer Verdrahtungsebene (10-13) mit ersten Leiterbahnen (20), dadurch gekennzeichnet, daß in der Verdrahtungsebene von den ersten Leiterbahnen (20) freigelassene Bereiche (1) durch zweite Leiterbahnen (30) zum Schutz der integrierten Schaltungsanordnung aufgefüllt sind.

10

5

- Integrierte Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß an den zweiten Leiterbahnen (30) eine Ansteuerungs- und
 eine Auswerteschaltung zur Detektion einer Unterbrechung, eines Kurzschlusses einer der zweiten Leiterbahnen (31-33) mit
 einer weiteren Leiterbahn, oder einer Umleitung der zweiten
 Leiterbahnen (31-33) angeschlossen sind.
- Integrierte Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß sich zumindest eine der zweiten Leiterbahnen (30) der integrierten Schaltungsanordnung über wenigstens 2 Verdrahtungsebenen (10-13) erstreckt.
- 4. Integrierte Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß direkt unter oder über einer der ersten Leiterbahnen (23) der integrierten Schaltung eine der zweiten Leiterbahnen (33) verläuft.

- 5. Integrierte Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
- daß die zweiten Leiterbahnen (30) aktiven Leitungen zugeord-35 net sind.

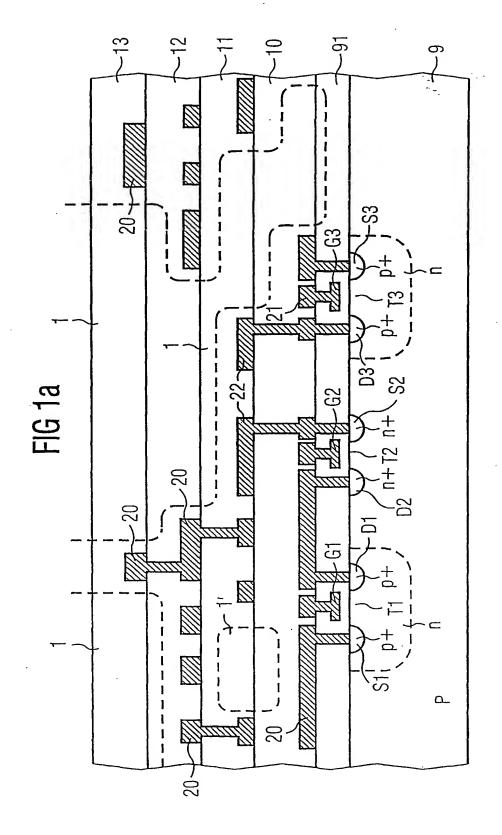
6. Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 mit einem Substrat
(9), das Schaltungselemente aufweist, und mindestens einer
Verdrahtungsebene (10-13) mit ersten Leiterbahnen (20), bei
dem der Erstellung eines Verdrahtungsplans für die
integrierte Schaltung von ersten Leiterbahnen (20) freigelassene Bereiche (1) der Verdrahtungsebene (10-13) mit
zweiten Leiterbahnen (30) zum Schutz der integrierten Schaltung im Verdrahtungsplan aufgefüllt werden.

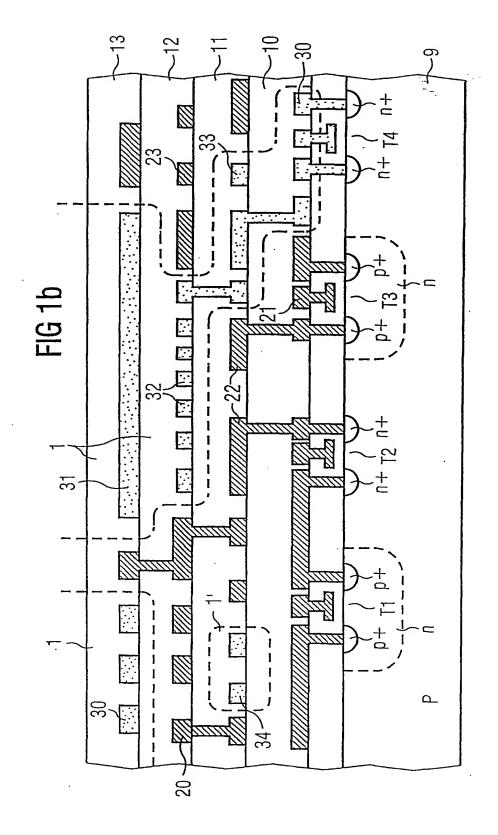
10

- 7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem nach dem Auffüllen der freigelassenen Bereiche (1) einer ersten Verdrahtungsebene (10-13) mit zweiten Leiterbahnen (30) zum Schutz der integrierten Schaltung
- 15 die von ersten Leiterbahnen (20) freigelassenen Bereiche (1) einer zweiten Verdrahtungsebene (10-13) mit zweiten Leiterbahnen (30) zum Schutz der integrierten Schaltung aufgefüllt werden, und
- in den sich überlappenden Zonen der beiden Bereiche (1)

 Verbindungen zwischen den Leiterbahnen (30) beider

 Verdrahtungsebenen (10-13) geschaffen werden.
- Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Ausrichtung zweier übereinander angeordneter Leiterbahnen (31, 32) der Schaltungsanordnung in den Überlappungszonen senkrecht zueinander ausgeführt wird.
- 9. Verfahren nach Anspruch 6, 7 oder 8, bei dem für die zweiten Leiterbahnen (30) im Substrat (9) und in den Verdrah30 tungsebenen (10-13) Ansteuerungs- und Auswerteschaltungen (T4) zur Detektion einer Unterbrechung oder des Kurzschlusses einer der zweiten Leiterbahnen (31-33) mit einer weiteren Leiterbahn vorgesehen werden.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, bei dem die Erstellung des Verdrahtungsplans der integrierten Schaltung auf einem Syntheseverfahren beruht.





tional Application No PCT/DE 01/04198

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L23/58 H01L27/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H01L} \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

| C. DOCUM | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | |
|------------|--|-----------------------|
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| | | |

| X | EP 0 378 306 A (GEN INSTRUMENT CORP) 18 July 1990 (1990-07-18) | 1–9 | |
|-------|---|---------------|--|
| Α | column 6, line 43 -column 7, line 8 column 8, line 26 -column 8, line 55; figures 6,7 | 10 | |
| χ | EP 0 764 985 A (HUGHES AIRCRAFT CO) | 1,3-8,10 | |
| A | 26 March 1997 (1997-03-26) column 8, line 58 -column 9, line 21; figure 3B | 2,9 | |
| X | US 5 345 105 A (SUN SHIH-WEI ET AL) 6 September 1994 (1994-09-06) column 5, line 1 -column 5, line 17; figure 9 | 1,3,4, 6-8 | |
| | **** | | |

-/--

| Further documents are listed in the continuation of box C. | Patent family members are listed in annex. |
|--|---|
| Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the International filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family |
| Date of the actual completion of the international search | Date of mailing of the international search report |
| 15 April 2002 | 25/04/2002 |

Authorized officer

Cousins, D

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

Name and mailing address of the ISA

European Palent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

ti tional Application No PCT/DE 01/04198

| | | PCT/DE 01 | 704196 |
|------------|---|-----------|-----------------------|
| | Ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | | Relevant to claim No. |
| Χ | US 5 861 652 A (COLE RICHARD K ET AL) 19 January 1999 (1999-01-19) column 3, line 50 -column 4, line 56; figures 3,4 | | 1,2,6,9 |
| X | WO 99 16131 A (RAMM PETER ;BUCHNER REINHOLD (DE); FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)) 1 April 1999 (1999-04-01) page 8, line 8 -page 8, line 22; figure 4 | | 1,3,4, 6-8 |
| X | US 4 434 361 A (MEINGUSS ALAIN ET AL) | | 1,6 |
| Y | 28 February 1984 (1984-02-28) column 1, line 67 -column 3, line 9; figures 1-4 | | 2,9 |
| Υ | WO OO 28399 A (EISELE MARTIN ;SMOLA MICHAEL (DE); OTTERSTEDT JAN (DE); RICHTER MI) 18 May 2000 (2000-05-18) claim 1; figures 1-3 | | 2,9 |
| X | US 6 137 318 A (TAKAAKI KODAMA) 24 October 2000 (2000-10-24) column 14, line 47 -column 15, line 39; figures 5A,5B | | 1,6 |
| X | US 6 014 052 A (COUPE II JOHN R) 11 January 2000 (2000-01-11) column 1, line 29-64; figure 3 | | 1,6 |
| x | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29 January 1999 (1999-01-29) -& JP 10 270562 A (NIPPON TELEGR &TELEPH CORP <ntt>), 9 October 1998 (1998-10-09) abstract; figures 1,2</ntt> | | 1,6 |
| X | US 5 998 858 A (HASS STEVEN N ET AL) 7 December 1999 (1999-12-07) column 5, line 50 -column 6, line 34 column 6, line 64 -column 7, line 11; figures 2,3 | | 1,6 |
| Χ . | EP 0 948 052 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG ;KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 6 October 1999 (1999-10-06) column 5, line 50 -column 7, line 31; figure 2 | | 1,6 |
| | | . : | • |

In ional Application No PCT/DE 01/04198

| | atent document d in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | | Publication date |
|----|--------------------------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | 0378306 | A | 18-07-1990 | US | 4933898 / | | 12-06-1990 |
| | | | | AU | 617026 l | | 14-11-1991 |
| | | | | AU | 4766990 <i>l</i> | | 19-07-1990 |
| | | | | CA | 2007469 <i>l</i> | | 12-07-1990 |
| | | | | DE | | 01 | 16-09-1999 |
| | | | | DE | 69033241 | | 03-02-2000 |
| | | | | DK | 378306 | | 13-03-2000 |
| | | | | EP | 0378306 | | 18-07-1990 |
| | | | | EP | 0920057 | 12 | 02-06-1999 |
| | | | | ES | 2134188 | Γ3 | 01-10-1999 |
| | | | | IE | 62793 1 | | 08-03-1995 |
| | | | | JP | 2057246 | | 23-05-1996 |
| | | | | ĴΡ | 2232960 | | 14-09-1990 |
| | | | | JP | 7087237 | | 20-09-1995 |
| | | | | KR | 180521 | | 15-04-1999 |
| | | | | NO | 303808 | | 31-08-1998 |
| | | | | NO | 975981 | | 19-12-1997 |
| | | | | | | | |
| EP | 0764985 | Α | 26-03-1997 | US | 5783846 | | 21-07-1998 |
| | | | | EP | 0764985 | | 26-03-1997 |
| | | | | JP | 3172672 | | 04-06-2001 |
| | | | | JP | 9092727 | | 04-04-1997 |
| | | | | US | 5930663 | | 27-07-1999 |
| | | | | US | 6064110 | A | 16-05-2000 |
| US | 5345105 | Α | 06-09-1994 | US | 5262353 | A | 16-11-1993 |
| US | 5861652 | Α | 19-01-1999 | AU | 2301997 | A | 17-10-1997 |
| | | | | DE | 69706043 | D1 | 13-09-2001 |
| | | | | DE | 69706043 | T2 | 06-12-2001 |
| | | | | EP | 0892988 | A1 | 27-01-1999 |
| | | | | WO | 9736326 | A1 | 02-10-1997 |
| MO | 9916131 | Α | 01-04-1999 | DE | 19746641 | | 01-04-1999 |
| | | | | WO | 9916131 | | 01-04-1999 |
| | | | | EP | 1016140 | | 05-07-2000 |
| | | | | JP | 2001517874 | T | 09-10-2001 |
| | | | | US | 6284627 | B1 | 04-09-2001 |
| บร | 4434361 | A | 28-02-1984 | FR | 2471051 | | 12-06-1981 |
| | | | | DE | 3044983 | A1 | 03-09-1981 |
| WO | 0028399 | Α | 18-05-2000 | CN | 1292110 | | 18-04-2001 |
| | | | | MO | 0028399 | | 18-05-2000 |
| | | | | EP | 1053518 | | 22-11-2000 |
| | | | | BR | 9906744 | A | 17-10-2000 |
| US | 6137318 | Α | 24-10-2000 | NONE | | | |
| US | 6014052 | Α | 11-01-2000 | NONE | | | |
| JP | 10270562 | Α | 09-10-1998 | NONE | | | |
| | 5998858 | Α | 07-12-1999 | AU | 6502896 | | 18-02-1997 |
| US | | | | AU | 6761996 | Α | 18-02-1997 |
| US | | | | | | | |
| US | | | | AU | 6762196 | | 18-02-1997 |
| US | | | | | | Α | 18-02-1997 18-02-1997 08-07-1998 |

I lonal Application No PCT/DE 01/04198

| | | | | | | |
|--|---|------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| Patent document cited in search report | | Publication date | - | Patent family member(s) | | Publication date |
| US 5998858 | A | | EP WO WO WO US US US | 0850440 0839344 9704395 9704376 9704377 9704378 6219789 5832207 5850450 2001011353 | A1 A1 A1 A1 A1 B1 A | 01-07-1998 06-05-1998 06-02-1997 06-02-1997 06-02-1997 06-02-1997 17-04-2001 03-11-1998 15-12-1998 02-08-2001 |
| EP 0948052 | A | 06-10-1999 | DE EP JP US | 19810730 0948052 11330260 6334206 | A2 A | 16-09-1999 06-10-1999 30-11-1999 25-12-2001 |

onales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04198

| A. KLASSI | FIZIERUNG DES ANME | LDUNGSGEGENSTANDES |
|-----------|--------------------|--------------------|
| IPK 7 | H01L23/58 | H01L27/02 |

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $\ \ \, IPK \ \ \, 7 \qquad H01L$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

| Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|---|--|
| | |
| EP 0 378 306 A (GEN INSTRUMENT CORP) 18. Juli 1990 (1990-07-18) | 1-9 |
| Spalte 6, Zeile 43 -Spalte 7, Zeile 8 Spalte 8, Zeile 26 -Spalte 8, Zeile 55; Abbildungen 6,7 | 10 |
| EP 0 764 985 A (HUGHES AIRCRAFT CO) 26. März 1997 (1997-03-26) | 1,3-8,10 |
| Spalte 8, Zeile 58 -Spalte 9, Zeile 21; Abbildung 3B | 2,9 |
| US 5 345 105 A (SUN SHIH-WEI ET AL) 6. September 1994 (1994-09-06) Spalte 5, Zeile 1 -Spalte 5, Zeile 17; Abbildung 9 | 1,3,4, 6-8 |
| | 18. Juli 1990 (1990-07-18) Spalte 6, Zeile 43 -Spalte 7, Zeile 8 Spalte 8, Zeile 26 -Spalte 8, Zeile 55; Abbildungen 6,7 EP 0 764 985 A (HUGHES AIRCRAFT CO) 26. März 1997 (1997-03-26) Spalte 8, Zeile 58 -Spalte 9, Zeile 21; Abbildung 3B US 5 345 105 A (SUN SHIH-WEI ET AL) 6. September 1994 (1994-09-06) Spalte 5, Zeile 1 -Spalte 5, Zeile 17; Abbildung 9 |

| Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen | X Siehe Anhang Patentfamilie |
|---|---|
| Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist |
| Datum des Abschlusses der internationalen Recherche | Absendedatum des internationalen Recherchenberichts |
| 15. April 2002 | 25/04/2002 |
| Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk | Bevollmächtigter Bediensteter |
| Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Cousins, D |

In ionales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04198

| By ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Dezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm US 5 861 652 A (COLE RICHARD K ET AL) 19. Januar 1999 (1999-01-19) Spalte 3, Zeile 50 -Spalte 4, Zeile 56; Abbildungen 3,4 WO 99 16131 A (RAMM PETER ;BUCHNER REINHOLD (DE); FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)) 1. April 1999 (1999-04-01) Seite 8, Zeile 8 -Seite 8, Zeile 22; Abbildung 4 US 4 434 361 A (MEINGUSS ALAIN ET AL) 28. Februar 1984 (1984-02-28) Spalte 1, Zeile 67 -Spalte 3, Zeile 9; | enden Teile | Betr. Anspruch Nr. 1,2,6,9 1,3,4, 6-8 |
|---|--|--|
| US 5 861 652 A (COLE RICHARD K ET AL) 19. Januar 1999 (1999-01-19) Spalte 3, Zeile 50 -Spalte 4, Zeile 56; Abbildungen 3,4 WO 99 16131 A (RAMM PETER ;BUCHNER REINHOLD (DE); FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)) 1. April 1999 (1999-04-01) Seite 8, Zeile 8 -Seite 8, Zeile 22; Abbildung 4 US 4 434 361 A (MEINGUSS ALAIN ET AL) 28. Februar 1984 (1984-02-28) Spalte 1, Zeile 67 -Spalte 3, Zeile 9; | | 1,2,6,9 |
| 19. Januar 1999 (1999-01-19) Spalte 3, Zeile 50 -Spalte 4, Zeile 56; Abbildungen 3,4 WO 99 16131 A (RAMM PETER ;BUCHNER REINHOLD (DE); FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)) 1. April 1999 (1999-04-01) Seite 8, Zeile 8 -Seite 8, Zeile 22; Abbildung 4 US 4 434 361 A (MEINGUSS ALAIN ET AL) 28. Februar 1984 (1984-02-28) Spalte 1, Zeile 67 -Spalte 3, Zeile 9; | · | 1,3,4, |
| REINHOLD (DE); FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)) 1. April 1999 (1999-04-01) Seite 8, Zeile 8 -Seite 8, Zeile 22; Abbildung 4 US 4 434 361 A (MEINGUSS ALAIN ET AL) 28. Februar 1984 (1984-02-28) Spalte 1, Zeile 67 -Spalte 3, Zeile 9; | · | |
| 28. Februar 1984 (1984-02-28) Spalte 1, Zeile 67 -Spalte 3, Zeile 9; | | |
| Spalte 1, Zeile 67 -Spalte 3, Zeile 9; | | 1,6 |
| Abbildungen 1-4 | | 2,9 |
| WO 00 28399 A (EISELE MARTIN ; SMOLA MICHAEL (DE); OTTERSTEDT JAN (DE); RICHTER MI) 18. Mai 2000 (2000-05-18) Anspruch 1; Abbildungen 1-3 | | 2,9 |
| US 6 137 318 A (TAKAAKI KODAMA) 24. Oktober 2000 (2000-10-24) Spalte 14, Zeile 47 -Spalte 15, Zeile 39; Abbildungen 5A,5B | | 1,6 |
| US 6 014 052 A (COUPE II JOHN R) 11. Januar 2000 (2000-01-11) Spalte 1, Zeile 29-64; Abbildung 3 | | 1,6 |
| PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29. Januar 1999 (1999-01-29) -& JP 10 270562 A (NIPPON TELEGR &TELEPH CORP <ntt>), 9. Oktober 1998 (1998-10-09) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2</ntt> | | 1,6 |
| US 5 998 858 A (HASS STEVEN N ET AL) 7. Dezember 1999 (1999-12-07) Spalte 5, Zeile 50 -Spalte 6, Zeile 34 Spalte 6, Zeile 64 -Spalte 7, Zeile 11; Abbildungen 2,3 | | 1,6 |
| EP 0 948 052 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG; KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 6. Oktober 1999 (1999-10-06) Spalte 5, Zeile 50 -Spalte 7, Zeile 31; Abbildung 2 | | 1,6 |
| | MICHAEL (DE); OTTERSTEDT JAN (DE); RICHTER MI) 18. Mai 2000 (2000-05-18) Anspruch 1; Abbildungen 1-3 US 6 137 318 A (TAKAAKI KODAMA) 24. Oktober 2000 (2000-10-24) Spalte 14, Zeile 47 -Spalte 15, Zeile 39; Abbildungen 5A,5B US 6 014 052 A (COUPE II JOHN R) 11. Januar 2000 (2000-01-11) Spalte 1, Zeile 29-64; Abbildung 3 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29. Januar 1999 (1999-01-29) -& JP 10 270562 A (NIPPON TELEGR & TELEPH CORP < NTT>), 9. Oktober 1998 (1998-10-09) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 US 5 998 858 A (HASS STEVEN N ET AL) 7. Dezember 1999 (1999-12-07) Spalte 5, Zeile 50 -Spalte 6, Zeile 34 Spalte 6, Zeile 64 -Spalte 7, Zeile 11; Abbildungen 2,3 EP 0 948 052 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG; KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 6. Oktober 1999 (1999-10-06) Spalte 5, Zeile 50 -Spalte 7, Zeile 31; | MICHAEL (DE); OTTERSTEDT JAN (DE); RICHTER MI) 18. Mai 2000 (2000-05-18) Anspruch 1; Abbildungen 1-3 US 6 137 318 A (TAKAAKI KODAMA) 24. Oktober 2000 (2000-10-24) Spalte 14, Zeile 47 -Spalte 15, Zeile 39; Abbildungen 5A,5B US 6 014 052 A (COUPE II JOHN R) 11. Januar 2000 (2000-01-11) Spalte 1, Zeile 29-64; Abbildung 3 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29. Januar 1999 (1999-01-29) -& JP 10 270562 A (NIPPON TELEGR &TELEPH CORP <ntt>), 9. Oktober 1998 (1998-10-09) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 US 5 998 858 A (HASS STEVEN N ET AL) 7. Dezember 1999 (1999-12-07) Spalte 5, Zeile 50 -Spalte 6, Zeile 34 Spalte 6, Zeile 64 -Spalte 7, Zeile 11; Abbildungen 2,3 EP 0 948 052 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG; KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 6. Oktober 1999 (1999-10-06) Spalte 5, Zeile 50 -Spalte 7, Zeile 31;</ntt> |

li itionales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04198

| | | | | | | TOTAL | 01/04198 | |
|-----|---|----|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|--|
| | echerchenbericht rtes Patentdokument | | Datum der Veröffentlichung | | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung | |
| EP | 0378306 | Α | 18-07-1990 | US AU | 4933898 617026 | | 12-06-1990 14-11-1991 | |
| | | | | AU | 4766990 | | 19-07-1990 | |
| | | | | CA | 2007469 | | 12-07-1990 | |
| | | | | DE | 69033241 | | 16-09-1999 | |
| | | | | DE | 69033241 | | 03-02-2000 | |
| | | | | DK | 378306 | | 13-03-2000 | |
| | | | | EP | 0378306 | | 18-07-1990 | |
| | | | | ĒΡ | 0920057 | | 02-06-1999 | |
| | | | | ES | 2134188 | | 01-10-1999 | |
| | | | | ΪĒ | 62793 | | 08-03-1995 | |
| | | | | ĴΡ | 2057246 | | 23-05-1996 | |
| | | | | JP | 2232960 | | 14-09-1990 | |
| | | | | JP | 7087237 | | 20-09-1995 | |
| | | | | KR | 180521 | | 15-04-1999 | |
| | | | | NO | 303808 | | 31-08-1998 | |
| | | | | NO | 975981 | | 19-12-1997 | |
| | | | | | | | | |
| EP | 0764985 | Α | 26-03-1997 | US | 5783846 | 5 A | 21-07-1998 | |
| | | | | EΡ | 0764985 | 5 A2 | 26-03-1997 | |
| | | | | JP | 3172672 | 2 B2 | 04-06-2001 | |
| | | | | JP | 9092727 | 7 A | 04-04-1997 | |
| | | | | US | 5930663 | 3 A | 27-07-1999 | |
| | | | | US | 6064110 |) A | 16-05-2000 | |
| US | 5345105 | A | 06-09-1994 | US | 5262353 | 3 A | 16-11-1993 | |
| | | | | | | | 17 10 1007 | |
| US | 5861652 | Α | 19-01-1999 | AU | 2301997 | | 17-10-1997 | |
| | | | | DE | 69706043 | | 13-09-2001 | |
| | | | | DE | 69706043 | | 06-12-2001 | |
| | | | | EP | 0892988 | | 27-01-1999 | |
| | | | | WO | 9736326 | > A1 | 02-10-1997 | |
| MO | 9916131 | Α | 01-04-1999 | DE | 19746641 | A1 | 01-04-1999 | |
| 110 | 3310101 | ^ | 01 04 1333 | MO | 9916131 | | 01-04-1999 | |
| | | | | EP | 1016140 | | 05-07-2000 | |
| | | | | ĴΡ | 2001517874 | | 09-10-2001 | |
| | | | | US. | 6284627 | | 04-09-2001 | |
| | | | | | | | | |
| US | 4434361 | Α | 28-02-1984 | FR | 2471051 | | 12-06-1981 | |
| | | | | DE | 3044983 | 3 A1 | 03-09-1981 | |
| | | | | | | | 40.00.000 | |
| MO | 0028399 | Α | 18-05-2000 | CN | 1292110 | | 18-04-2001 | |
| | | | | MO | 0028399 | | 18-05-2000 | |
| | | | | EΡ | 1053518 | | 22-11-2000 | |
| | | | | BR | 9906744 | ł A | 17-10-2000 | |
| US | 6137318 | Α | 24-10-2000 | KEIN | <u> </u> | | | |
| US | 6014052 | Α | 11-01-2000 | KEIN | <u> </u> | | | |
| JP | 10270562 | Α | 09-10-1998 | KEINE | | | | |
| 115 | 5998858 | A | 07-12-1999 | AU | 6502896 | 5 A | 18-02-1997 | |
| | | •• | | AU | 6761996 | | 18-02-1997 | |
| | | | | ΑÜ | 6762196 | | 18-02-1997 | |
| | | | | AU | 6762296 | | 18-02-1997 | |
| | | | | EP | 0852032 | | 08-07-1998 | |
| | | | | | | | | |

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)

onales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04198

| Im Recherchenbericht geführtes Patentdokume | nt | Datum der Veröffentlichung | | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|--|----|-------------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------------------|
| US 5998858 | Α | | EP | 0850440 | | 01-07-1998 |
| | | | ΕP | 0839344 | | 06-05-1998 |
| | | | MO | 9704395 | A1 | 06-02-1997 |
| | | | WO | 9704376 | A1 | 06-02-1997 |
| • | | | WO | 9704377 | A1 | 06-02-1997 |
| | | | WO | 9704378 | A1 | 06-02-1997 |
| | | | US | 6219789 | B1 | 17-04-2001 |
| | | | US | 5832207 | Α | 03-11-1998 |
| | | | US | 5850450 | Α | 15-12-1998 |
| | | | US | 2001011353 | A1 | 02-08-2001 |
| EP 0948052 | Α | 06-10-1999 | DE | 19810730 | A1 | 16-09-1999 |
| E1 0340032 | ,, | 00 20 200 | ĒΡ | 0948052 | A2 | 06-10-1999 |
| | | | ĴΡ | 11330260 | | 30-11-1999 |
| | | | US | 6334206 | | 25-12-2001 |